

# Pressemitteilung

## 03/09/2009

### AT&S auf der Micro Elettronica in Vicenza von 1. bis 3. Oktober 2009

Von 1. bis 3. Oktober 2009 präsentiert AT&S ihr umfangreiches Produktportfolio auf der Micro Elettronica 2009, der internationalen Fachmesse für Mikroelektronik in Vicenza, Italien (Halle G, Stand 1834). Innovative Technologien wie die 2.5D Technologie für kostengünstige starrflexible Lösungen untermauern zudem eindrucksvoll die starke Position der AT&S als Europas führender und innovativster Leiterplattenhersteller.

Mit einem breiten Produkt- und Technologieportfolio, einer globalen Aufstellung und einer stabilen Finanzposition kommt AT&S den Bedürfnissen ihrer europäischen Kunden auf einzigartige Weise nach. Im Fokus des weitaus größten Leiterplattenherstellers Europas steht das Ziel, den Kunden ein auf ihre individuellen Anforderungen maßgeschneidertes Produkt zu attraktiven Preisen zu offerieren. Die logistischen Kompetenzen der global agierenden AT&S und Zusatzleistungen wie One-Stop-Shopping, Designlösungen sowie das Management von Bestückungsdienstleistungen runden das Angebot ab und machen das Unternehmen zu einem langfristigen Partner in den Geschäftsfeldern Automotive, Industrial und Mobile Devices.

„Unsere schlagkräftige Forschung & Entwicklung am Standort Leoben-Hinterberg ist das Herzstück unserer Innovationskraft. So werden hier auch in Zukunft neue Technologien wie etwa im Bereich Thermal Management oder 2.5D Technologie entwickelt und produziert“, betont Ernst Strasser, Director Sales & Marketing der AT&S, und verweist auf das breite Produktportfolio und die umfangreichen Serviceleistungen, die im Rahmen der Micro Elettronica dem Fachpublikum präsentiert werden.

#### Schwerpunkttechnologien der AT&S auf der Micro Elettronica 2009:

- 2.5D Technologie
- Surface Finish
- High Speed Laminates
- Embedding Components Technology
- Starr-flexible Leiterplattentechnologien
- Entwärmung durch innovative Leiterplattentechnologie

#### AT&S Produktportfolio:

- Einseitige Leiterplatten
- IMS (Insulated Metallic Substrate)
- Doppelseitige Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen
- Multilayer Leiterplatten bis zu 22 Lagen
- HDI Microvia Leiterplatten
- Semi-flexible Leiterplatten
- Flexible Leiterplatten
- Starr-flexible Leiterplatten

#### Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI Microvia Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter [www.ats.net](http://www.ats.net).

#### Presserückfragen:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG  
Hans Lang, Leiter IR & Communication  
+43 (0) 1 68 300-9259, [h.lang@ats.net](mailto:h.lang@ats.net), [www.ats.net](http://www.ats.net)